

自動車用パワートレイン/セーフティ機器用チップコイル (チップインダクタ) DFE2HCAH□□□□J0L 参考図

1. 適用範囲

当参考図は、DFE2HCAH_J0L シリーズに適用します。

1.1 適用用途：

- 自動車用パワートレイン/セーフティ機器：走る・曲がる・止まるという動作や安全装置等にかかわる自動車用機器、または、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう法律上要求されている機器に使用できる製品
- 自動車用インフォテインメント/コンフォート機器：カーナビ・カーオーディオといった特に人命に直接的にかかわらない自動車用機器で、かつ、その構造・装置・性能が安全確保もしくは環境保全上の技術基準を満たすよう特に法律上要求されていない機器に使用できる製品
- 医療機器 (GHTF Class C)*インプラント、手術・自動投与用途を除く：国際分類クラスGHTF Class Cの医療機器で、かつ、その不具合が人体へのリスクが比較的高いと考えられる機器に使用できる製品
- 医療機器 (GHTF Class A及びB)：国際分類クラスGHTFでClass A及びClass Bで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品

1.2 適用外用途：

当参考図の「用途の限定」に書かれている用途

2. 品番の構成

(例)	DF	E	2H	CA	H	1R0	M	J	O	L
	識別記号	構造	寸法 (L×W)	用途 及び特性	分類	インダクタンス	許容差	寸法 (T)	特殊仕様	包装仕様コード*

3. 品番および定格

- 使用温度範囲 (自己温度上昇を含まない周囲温度) $-40 \sim +110^{\circ}\text{C}$
(自己温度上昇を含む製品温度) $-40 \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 保存温度範囲 $-40 \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 最大電圧 40V 以下の DCDC コンバータで使用検討いただけます。

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		直流抵抗 (Ω)		*3 定格電流 (A)			
						*1 インダクタンス 変化に基づく場合		*2 温度上昇に 基づく場合	
						Max.	Typ.	Max.	Typ.
	DFE2HCAHR33MJ0L	0.33	±20	0.021	0.015	5.8	7.3	4.9	6.1
	DFE2HCAHR47MJ0L	0.47		0.025	0.019	5.1	6.4	4.5	5.6
	DFE2HCAHR68MJ0L	0.68		0.031	0.025	4.4	5.5	3.6	4.5
	DFE2HCAH1R0MJ0L	1.0		0.050	0.042	3.4	4.3	3.0	3.7
	DFE2HCAH1R5MJ0L	1.5		0.074	0.061	2.9	3.7	2.3	2.8
	DFE2HCAH2R2MJ0L	2.2		0.101	0.084	2.5	3.1	1.9	2.4

*1: 定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合) とは、インダクタンスが初期値より 30%低下した時の電流値です。

*2: 定格電流 (温度上昇に基づく場合) とは、製品を弊社指定の基板へ実装した状態で、インダクタに直流を流した時の製品温度上昇が 40°C に達する電流値です。

*3: 製品の温度 (周囲温度 + 自己発熱) は、 150°C 以下になるようにお使いください。

4. 試験および測定条件 (標準状態)

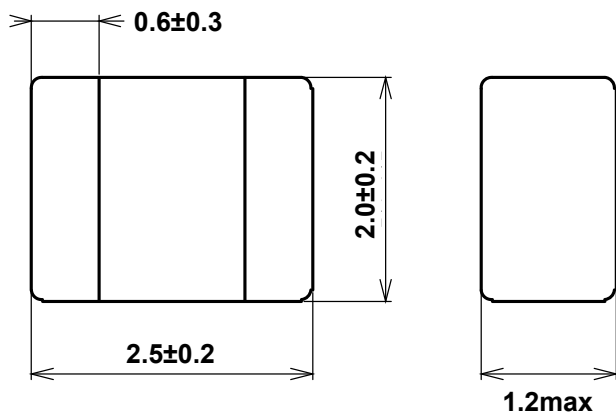
《 特に規定がない場合 》

温度：常温 ($15 \sim 35^{\circ}\text{C}$)
湿度：常湿 ($25 \sim 85\%(\text{RH})$)

《 判定に疑義を生じた場合 》

温度： $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$
湿度： $60 \sim 70\%(\text{RH})$
気圧： $86 \sim 106\text{kPa}$

5. 外観および寸法



(単位：mm)

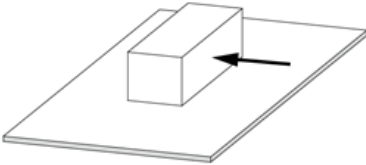
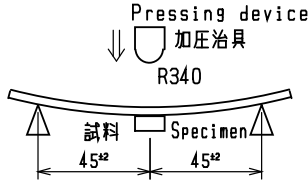
■部品質量 (参考値)
0.0324 g

※マーキング無し

6. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
6.1	インダクタンス	3項定格を満足します。	測定器：KEYSIGHT 4284A または同等品 (0.5V) 測定周波数：1 MHz
6.2	直流抵抗		測定器：デジタルマルチメータ
6.3	定格電流	製品の温度上昇:40℃以下	定格で規定した定格電流を通電します
6.4	耐電圧	3項インダクタンス値を満足します。	試験機：インパルス試験機 印加電圧：60-70V (アイテムによる)

7. 機械的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	部品を基板にはんだ付けし、試験を行います。 荷重：10N 保持時間：5秒間 
7.2	たわみ強度	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ試験基板 (100mm×40mm×1.6mm) 加圧速度：0.5mm/s たわみ量：2mm 保持時間：20秒  (単位 mm)

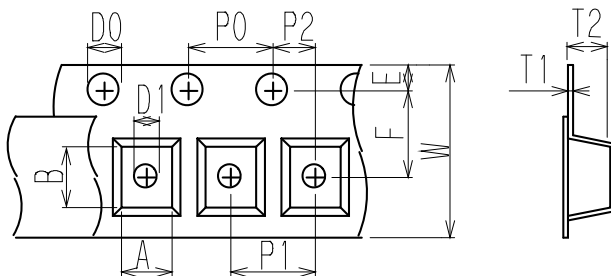
No.	項目	規格値	試験方法
7.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。	製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。 振動周波数：10～2000～10Hz/20分間 全振幅：全振幅1.5mm又は加速度振幅196m/s ² のいずれか小さい方 試験時間：互いに垂直な3方向に各4時間(計12時間)
7.4	はんだ付け性	電極の90%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス：ロジンエタノール25(wt)%溶液 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成はんだ 予熱：150℃±10℃/60秒～90秒間 はんだ温度：245℃±5℃ 浸せき時間：3秒間

8. 耐候性 (製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。)

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	耐熱性	外観:著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率:±10%以内	温度：150±2℃ 試験時間：1000時間(+48時間,-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.2	耐寒性		温度：-40±2℃ 試験時間：1000時間(+48時間,-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.3	耐湿性		温度：85±2℃ 湿度：85%(RH) 試験時間：1000時間(+48時間,-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
8.4	温度サイクル		1サイクル条件： 1段階：-40±2℃/30±3分 2段階：常温/3分以内 3段階：150±2℃/30±3分 4段階：常温/3分以内 試験回数：1000回 後処理：室温に24時間±2時間放置

9. 包装仕様

9.1 プラスチックテープ寸法及び外観



A	2.30 ±0.1	P0	4.0 ±0.1
B	2.80 ±0.1	P1	4.0 ±0.1
D0	φ1.5 ^{+0.1} / ₋₀	P2	2.0 ±0.05
D1	φ1.05 ±0.05	T1	0.25 ±0.05
E	1.75 ±0.1	T2	1.3 ±0.1
F	3.5 ±0.05	W	8.0 ±0.2

引き出し方向 →

(単位 mm)

9.2 テーピング仕様

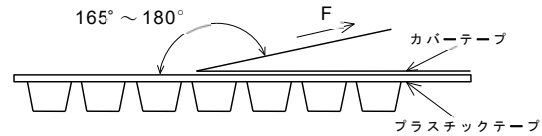
- (1) 包装数量 (標準数量)
3,000 個/リール
- (2) 収納方法
製品をプラスチックテープのキャビティ中に収納し、カバーテープを貼付して封入します。
- (3) 送り穴位置
プラスチックテープの送り穴は、カバーテープを手前に引出した時、右側となります。
- (4) 継ぎ目
プラスチックテープ、カバーテープには継ぎ目はありません。
- (5) 製品の欠落数
製品の欠落数は、1リールの総製品数 (表示数) の0.1 %または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数 (表示数) あります。

9.3 引っ張り強度

プラスチックテープ	9.8 N 以上
カバーテープ	10 N 以上

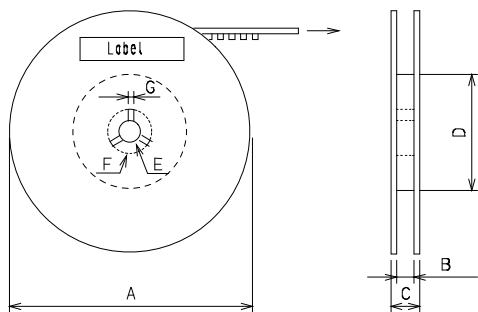
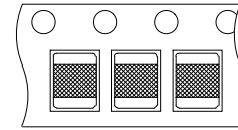
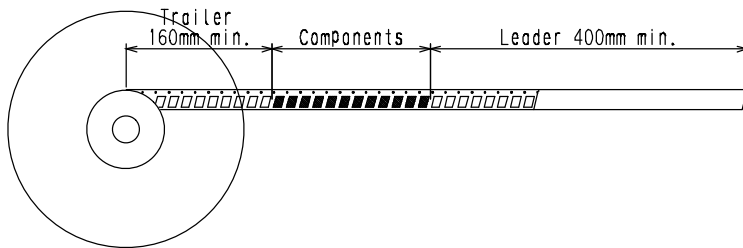
9.4 カバーテープの剥離強度

0.1 N~0.7 N (ただし、下限値は参考値とします。)
※ 剥離速度：300 mm/min



9.5 リーダー部、トレーラー部寸法及びリール寸法

テーピングの始め (リーダー部) と終わり (トレーラー部) には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダー部にはカバーテープだけの部分を設けます。(下図参照)



(単位 mm)

A	$\phi 180 \pm 0$
B	9 ± 0.3
C	11.4 ± 1
D	$\phi 60 \pm 1$
E	$\phi 13 \pm 0.2$
F	$\phi 21 \pm 0.8$
G	2.0 ± 0.5

9.6 リールへの表示

貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(※1)、RoHS対応表示(※2)、数量 等

※1) ≪ 出荷検査番号の表し方 ≫ □□ ○○○○ ◇◇◇◇
① ② ③

① 工場識別

② 年月日
1桁目：年/西暦年号の末尾
2桁目：月/1~9月→1~9, 10~12月→0, N, D
3, 4桁目：日

③ 連番

※2) ≪ RoHS対応表示の表し方 ≫ ROHS-Y (△)
① ②

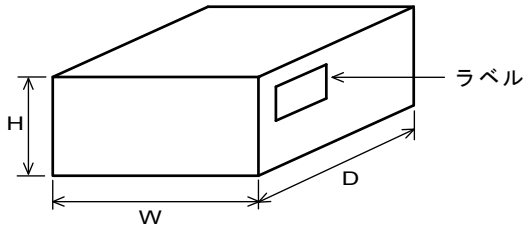
① RoHS指令対応品

② 弊社管理記号

9.7 外装箱（段ボール箱）への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示（※2）、納入数量 等

9.8 外装箱仕様



外装箱寸法 (mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
200	185	67	5

※外装箱は代表的なものです。従いまして、貴社からの御注文数量に応じて異なります。

10. ⚠ 注意

10.1 用途の限定

当参考図に記載の製品は、当参考図内で個別に記載の適用用途向けに設計・製造されたものであり、高度な性能・機能・品質・管理・安全性が要求される本注意書き末尾①から⑪までの用途への適合性・性能発揮・品質等を保証するものではありませんので、当参考図記載の適用用途に従ってご使用ください。

万が一、当参考図記載の適用用途以外の用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合（別途当参考図内に用途記載があるものは除く*）には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

- | | | | |
|------------|------------|----------------|----------|
| ①航空機器 | ②宇宙機器 | ③海底機器 | ④発電所制御機器 |
| ⑤医療機器 | ⑥輸送機器 | ⑦交通用信号機器 | ⑧防災/防犯機器 |
| ⑨産業用情報処理機器 | ⑩燃焼/爆発制御機器 | ⑪その他上記機器と同等の機器 | |

当参考図に記載の適用用途以外の用途に対応した製品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォーム (<https://www.murata.com/contactform>) までお問い合わせください。

* 製品によっては、①から⑪までの用途向けに設計・製造される場合があります、それらは当参考図に個別で用途を記載しております。

10.2 定格上の注意

定格の温度範囲、定格電圧、定格電流を超えてのご使用はお避けください。

定格を超えて使用しますと、断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

10.3 突入電流について

定格電流を大きく上回る突入電流（またはパルス電流、ラッシュ電流）が製品に印加されると、過度の発熱により断線や焼損のような重大な不具合が発生するおそれがあります。

10.4 フェールセーフ

当製品に万が一異常や不具合が生じた場合でも、二次災害防止のために完成品に適切なフェールセーフ機能を必ず付加してください。

10.5 腐食性ガス

腐食性ガス（イオウ系ガス[硫化水素、二酸化イオウなど]、塩素、アンモニア、など）の環境にさらされる、または前記腐食性ガス環境下にさらされたオイルなど（切削油、シリコン油等）と接触した場合に、製品電極の腐食などによって特性劣化または劣化からオープンに至る可能性がありますので、ご使用はお避けください。なお、当環境下でのご使用について弊社は一切の責任を負いません。

11. 使用上の注意

本製品は、はんだ付けにて接合されることを意図して設計しておりますので、導電接着剤での接合等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

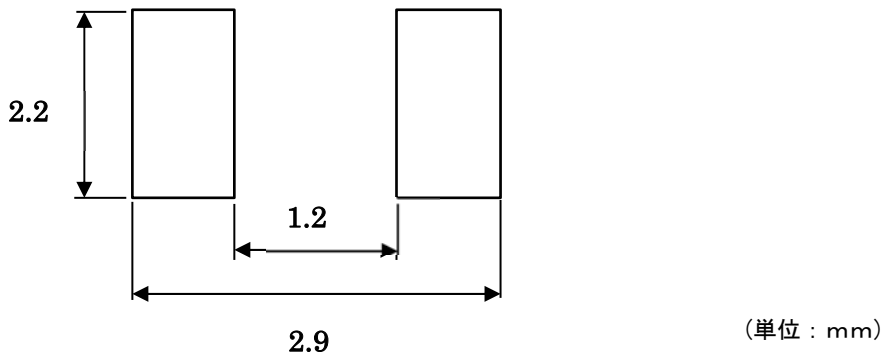
この商品は、従来形のフェライトコイルに比べ、絶縁抵抗が低いため、ご使用にあたり注意が必要です。

- コイルの下には電極部を除きスルーホールやパターンの設置をお避け下さい。
- コイルに他の部品が触れない様にご設計をお願いします。

11.1 ランド寸法設計

リフローはんだ付け時の標準ランド寸法を下記に示します。

標準ランド寸法は、電気特性、実装性を考慮して設計されています。この寸法以外で設計されますと、これらの性能が十分発揮できないことがあります。場合によっては、位置ずれ等のはんだ付け不良となることがありますので、貴社にてご確認の上ご使用ください。



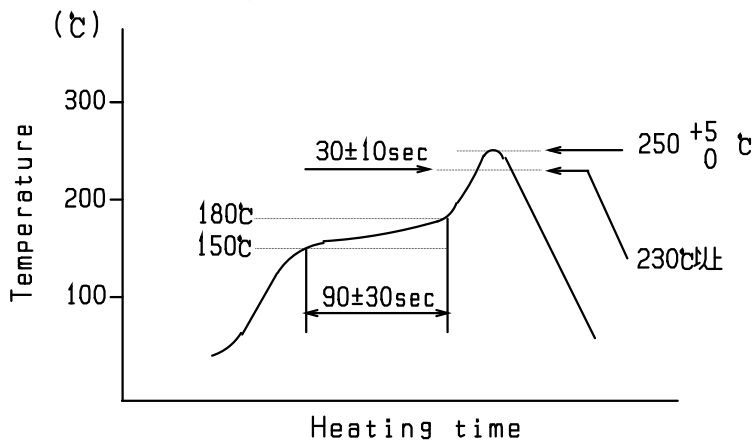
11.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	<ul style="list-style-type: none"> ・ロジン系フラックスをご使用下さい。 ・酸性の強いもの [ハロゲン化合物含有量 0.2 (wt)% (塩素換算値) を超えるもの] は使用しないで下さい。 ・水溶性フラックスは使用しないで下さい。
はんだ	<ul style="list-style-type: none"> ・Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成の無鉛はんだをご使用下さい。 ・クリームはんだ標準塗布厚：100 μm ~ 150 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用下さい。

11.3 はんだ付け条件(リフロー)

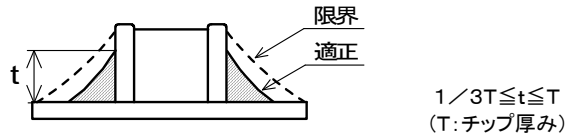
- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が 100°C 以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が 100°C 以内となるようにしてください。
- ・予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
- ・標準プロファイルは以下の通りです。



標準プロファイル	
予熱	150°C~180°C、90s±30s
加熱	230°C以上、20s~40s
ピーク温度	250°C+5/-0°C
リフロー回数	2回

11.4 はんだ盛り量

・はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。



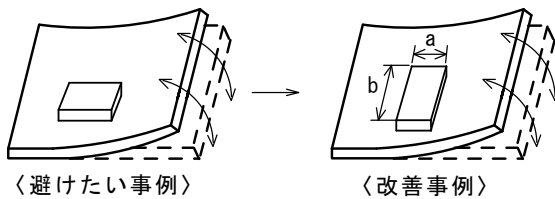
はんだ盛り量が多い程、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。

11.5 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮下さい。

① 基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置して下さい。

[部品方向]



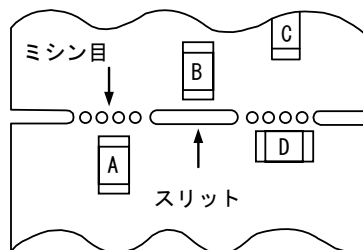
ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ:a<b)に部品を配置して下さい。

② 基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	A > D *1
(2) 基板分割部にスリットを入れる。	A > B
(3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。	A > C

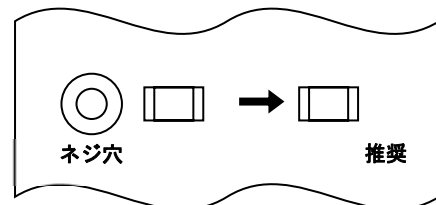


*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。
ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、A > D の関係が成り立ちません。

③ ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。

ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。



11.6 樹脂コーティング

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いとインダクタンスが変化したり製品の性能に影響を及ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意下さい。また、実装された状態での信頼性評価を実施下さい。

11.7 基板、周辺部品の耐熱温度

当製品に定格電流(温度上昇に基づく場合)を通電すると、製品温度が最大 40℃上昇しますので、基板および周辺部品の耐熱温度にはご注意下さい。

11.8 製品の取り扱い

磁気の影響でインダクタンスが変わる可能性があります。取り扱いの際には、磁気を帯びたピンセットや磁石などは使用しないで下さい。(樹脂や陶器で先端加工されたピンセットなどをご使用下さい。)

11.9 磁気飽和

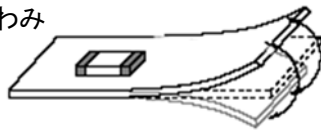
定格電流を超えた電流が流れた場合、磁気飽和によりインダクタンス値が低下します。

11.10 基板の取扱い

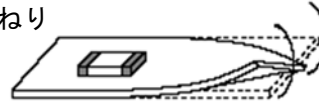
部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。

たわみ



ひねり



11.11 保管・運搬

① 保管期間

納入後、6ヶ月以内にご使用下さい。

なお、6ヶ月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。

② 保管方法

- ・当製品は、温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 $15\%\sim85\%$ で、且つ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。

- ・当製品の電極ははんだコートされていますが、硫黄・塩素ガス・酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、電極が酸化し、はんだ付け性不良が生じたり、製品の巻線部分が腐食する等の原因となります。

- ・バルクの状態での保管は避けてください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、コアカケや断線を生じることがあります。

- ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。

- ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管は避けてください。

③ 運搬

過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

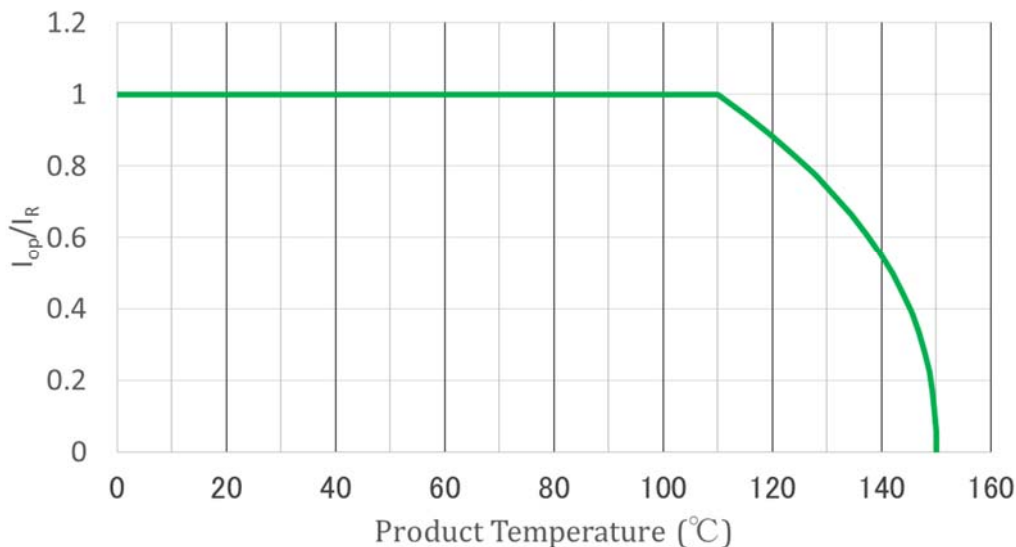
11.12 ディレーティング

各製品温度下においてはディレーティングカーブの負荷以下にて使用して下さい。

I_{OP} : Loaded Current

I_R : Rated Current

Current Derating Curve



12 ⚠️ お願い

① ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。

② 当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。

③ 当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。